

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT By --

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

L2

ECR-15-018167

14JAN2016

I.T

W.H

REC HEADER HOUSING
リセ・ヘッダー・ハウジング
(PPS UL94V-0)
(COLOR:BLACK)

REC CONTACT
リセ・コンタクト

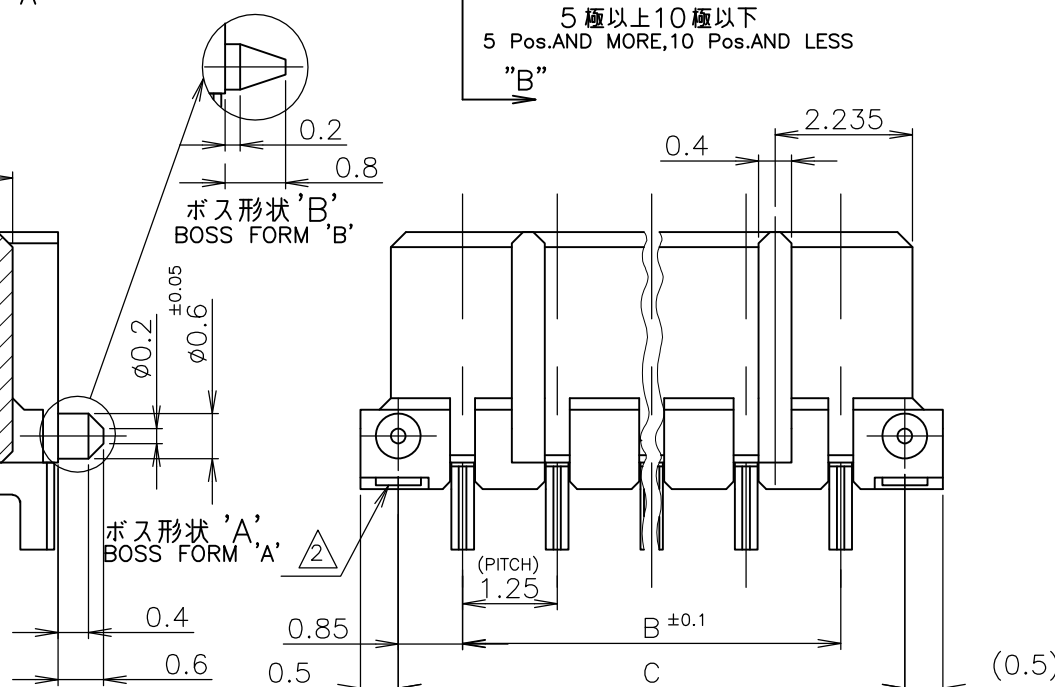
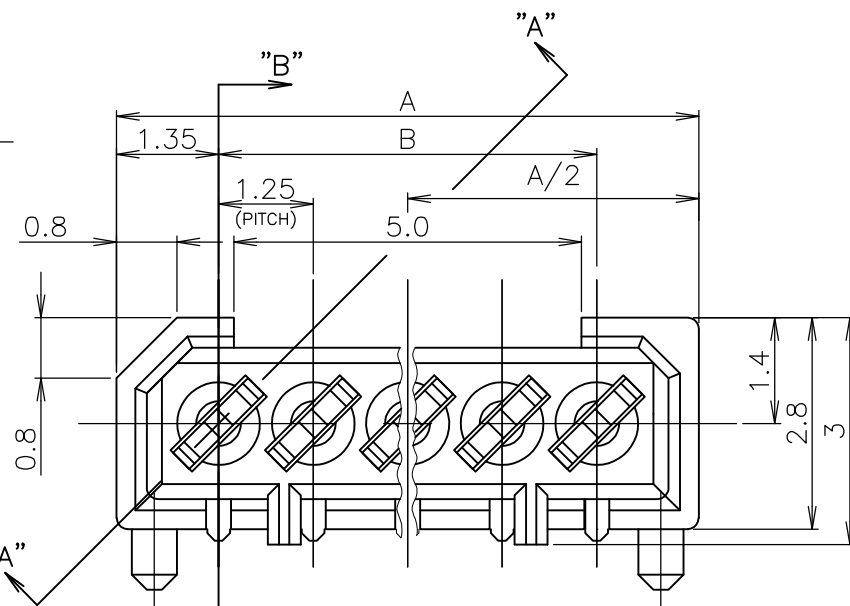
(ニッケル下地錫めっき仕上げ焼青銅)
POST TIN PL.
Ni UNDER PL. ALL OVER Phos-Broz
板厚: 0.3t
THK: 0.3t

SECT "A"-"A"

SECT "B"-"B"

HOUSING EXTERNAL FORM
ハウジング外形

コネクタ
CONNECTOR
位置決め用穴
POSITIONER HOLE



(NON ACCUMULATE) ±0.1
非累積公差

±0.1

1.25 (PITCH)

0.7

(最小) (MIN)

1.3

(最小) (MIN)

0.7

基板回路面

0.7

P.C.B CIRCUIT SIDE

P.C.B MOUNTING LAYOUT
基板加工寸法

適用基板厚 : 0.6mm
(APPLICABLE P.C.B THK : 0.6mm MIN)

3.4~ 4.4	SMT TYPE
3.4~ 5.0	DIP TYPE
D寸法 DIMENSIONS	嵌合相手 MATING COUNTER POST HDR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

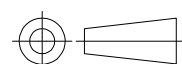
単位: 耗

mm

TOLERANCES UNLESS

OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差



0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

MATERIAL

材料

AS SHOWN

図中参照

FINISH

仕上

AS SHOWN

図中参照

DWN

J.TANIGAWA

03JUL87

CHK

S.KIKUCHI

03JUL87

APVD

S.KUBOUCHI

24DEC98

PRODUCT SPEC

製品規格

APPLICATION SPEC

取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

NAME

名称

1.25 F-P コネクタ (基板対基板接続用) 例仕様 リセ ヘッダー アッセンブリ

基板垂直取付型 (H) サーフェスマウント タイプ 基板位置決め用ボス付

1.25 F-P CONNECTOR (B-TO-B) SINGLE ROW REC

HDR ASS'Y (H) SMT TYPE WITH BOSS

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

番号

RESTRICTED TO

—

A300779

C-174638

SCALE

尺度 10:1

SHEET

1 OF 1

REV

L2

STE

TE Connectivity

注記
NOTES

1 嵌合相手製品型番及び、嵌合時寸法は
MATING COUNTER PART NUMBER AND DIMENSIONS
表-1 参照のこと。
AFTER MATING: SEE TABLE 1.

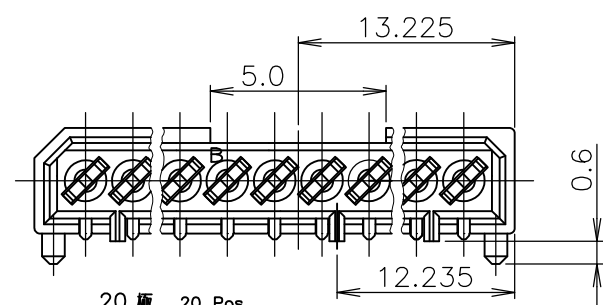
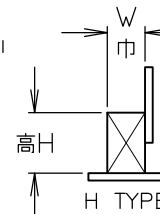
嵌合時寸法: 巾(mm) x 高さ(mm)
DIMENSIONS AFTER MATING : WIDE(mm) x HEIGHT(mm)

MATING COUNTER CONN 嵌合相手側コネクタ POST HDR ASSY			REC HDR ASSY SMT H TYPE WITH BOSS X-174638-X	
製品 型 番	P/N	高さ H		
DIP TYPE	X-174642-X	3.95	3.0 (巾 W) x	5.8 (高さ H)
		5.95	3.0 (巾 W) x	7.8 (高さ H)
SMT TYPE	ボス無 WITHOUT BOSS X-174644-X	3.95	4.4 (巾 W) x	5.8 (高さ H)
	ボス付 WITH BOSS X-174820-X	5.95	4.4 (巾 W) x	7.8 (高さ H)

TABLE 1 SMT TYPEは、巾及び高さ寸法に
SMT TYPE INCLUDE DIMENSIONS
半田付タイソ部寸法を含みます。
OF SOLDER DIP TIME.

2 基板位置決め用ボス切断跡。
CUT MARK OF POSITIONER BOSS.

3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



20 極 20 Pos.
(SCALE 5-1)

L2

3

L1

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9